(54) SAPONIFIED ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER-BASED RESIN COMPOSITION

(11) 2-99547 (A)

(43) 11.4.1990 (19) JP.

(21) Appl. No. 63-251449 (22) 5.10.1988

(71) SHOWA DENKO K.K. (72) KAZUHIKO MINOWA

(51) Int. Cl⁵. C08L29/04,C08L23/08,C08L71/02

PURPOSE: To obtain a resin composition, consisting of a saponified ethylene-vinyl acetate copolymer, polyalkylene glycol-based resin (derivative) and/or polyglycerol-based resin (derivative) and excellent in melt stability and long runnability.

CONSTITUTION: A resin composition obtained by blending (A) 100 pts.wt. saponified ethylene-vinyl acetate copolymer with 20-80mol%, preferably 25-70mol% ethylene content and $\geq 90\text{mol}\%$, preferably $\geq 97\text{mol}\%$ saponification degree of the vinyl acetate part with (B) (B₁) a polyalkylene glycol (derivative) having a structure expressed by formula I (R₁ is alkylene; n is ≥ 5) in the backbone chain and ≥ 5 , preferably ≥ 25 , especially ≥ 50 average polymerization degree and/or (B₂) a polyglycerol-based resin (derivative) expressed by formula II (R₂ is H or alkyl; n is ≥ 5) in an amount within the range of 0.001-20 pts.wt., preferably 0.01-10 pts.wt.

- (-CH;-CH-CH;-O-) n-

ORA

 $(-R_1 - O_{-})$ n-

ET.

(54) METHOD FOR CROSSLINKING CHLORINATED POLYETHYLENE

(11) 2-99548 (A)

(43) 11.4.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 63-251409 (22) 5.10.1988

(71) HITACHI CABLE LTD (72) SHIGERU KASHIWAZAKI

(51) Int. Cl⁵. C08L51/06,C08F289/00

PURPOSE: To crosslink chlorinated polyethylene at a high crosslinking degree while holding excellent moldability by using a lead compound and epoxy compound in a specific proportion together with a conventional free radical generating compound.

CONSTITUTION: Chlorinated polyethylene is reacted with a silane expressed by the formula (R is monofunctional olefinically unsaturated group, bonded to silicon through silicon-carbon bond and consisting of carbon, hydrogen and, as necessary, oxygen; y is alkoxy having <6 carbon atoms, etc.; R' is monofunctional hydrocarbon without aliphatic unsaturation, etc.) in the presence of a compound (e.g., benzoyl peroxide) capable of generating free radicals and 2-50 pts.wt. total amount of a lead compound and an epoxy compound at (1/10)-(10/10) weight ratio of the lead compound/epoxy compound at ≥140°C temperature and the resultant product is exposed to moisture in the presence of a silanol condensation catalyst and subjected to condensation reaction.

RR' Siyz

(54) POLYPROPYLENE RESIN COMPOSITION HAVING HIGH WITHSTAND VOLTAGE PROPERTY

(11) 2-99549 (A)

(43) 11.4.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 63-252022 (22) 7.10.1988

(71) MITSUI TOATSU CHEM INC (72) MASARU ABE(2)

(51) Int. Cl⁵. C08L53/00, C08K3/34

PURPOSE: To obtain the subject polypropylene resin composition, excellent in withstand voltage properties, rigidity, etc., without deteriorating fluidity and suitable as a distributor rotor, etc., of automotive engines by blending mica having a specific particle size distribution and average particle diameter with

talc in specified amounts.

CONSTITUTION: The objective resin composition obtained by blending (A) 80-50wt.% crystalline ethylene-propylene block copolymer having ≥3g/10min melt flow index at 230°C and ≥4wt.% ethylene content with (B) 15-30wt.% mica having a particle size distribution of 10-80wt.% particles having ≥30µm particle diameter, 30-95 wt.% particles having ≥20µm particle diameter, ≥60wt.% particles having ≥10µm particle diameter and ≥80wt.% particles having ≥5µm particle diameter with 15-50µm average particle diameter and (C) 5-20wt.% talc having a particle size distribution of 20-65wt.% particles having ≥30µm particle diameter, 40-80wt.% particles having ≥20µm particle diameter, 65-95wt.% particles having ≥10µm particle diameter and ≥85wt.% particles having ≥5µm particle diameter with 15-40µm average particle diameter.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平2-99548

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

個公開 平成2年(1990)4月11日

C 08 L 51/06 C 08 F 289/00

LLG

7142-4 J 7142-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

砂発明の名称 塩素化ポリエチレンの架橋方法

②特 願 昭63-251409

②出 顕 昭63(1988)10月5日

加発明者 柏崎

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社電

線研究所内

①出 願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内 2丁目 1番 2号

四代 理 人 弁理士 佐藤 不二雄

明 組 典

- 1. 発明の名称 塩業化ポリエチレンの架積方法
- 2. 特許請求の範囲

(1) (A):塩素化ポリエチレンを一般式 RR Siyz、(式中Rはケイ素ー炭素結 合によってケイ染に結合し、かつ炭素、水素 および場合により酸浆から成る1個のオレフ ィン性不飽和甚を表わし、各yは6個よりも 少い炭素原子を有するアルコキシ、アルコキ シアルコキシおよびアシロキシ基および14 個よりも少い炭素原子を有するオキシム基か ら選択された加水分解しうる有機基を扱わし、 そしてR は脂肪族性不飽和のない 1 値の炭 化水業基、R基またはy基を表わす)で表わ されるシランと、遊離ラジカルを発生させる 化合物(この遊離ラジカルを発生させる化合 物は後配反応温度において6分より小の半減 寿命を有する)および進量比において鉛化合 物/エポキシ化合物の比が1/10~

10/10の範囲となる両化合物を塩素化ポ

リエチレン100重量部に対し合計量で2~ 50重量部となるようにして併用し、これら の存在下140℃以上の温度で反応させ、

(B):上記(A)の生成物をシラノール組合 触線の存在において水分にさらし組合反応を起させる 塩素化ポリエチレンの架橋方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、塩素化ポリエチレンをすぐれた成形性を保持しつつ高い架橋度で架橋することのできる架橋方法に関するものである。

[従来の技術]

鬼衆化ポリエチレンは、分子内に破黄を含有するクロロスルホン化ポリエチレンと相違して反応性があまり高くない。そのような鬼衆化ポリエチレンを架橋するには、従来一般に有機過酸化物との加熱によって架橋させる方法がとられてきたが架橋度の高いものを得ることは困難であった。

そこで、これを改善するものとしてシラノール 輸合反応を利用した架筒方法が提案された。(例 人ば特公昭50-35540号公報〉

この方法は、塩素化ポリエチレンをシランと遊 腱ラジカル発生化合物の存在下で140℃以上の 温度で反応させ、ついでその反応生成物をシラノ ール結合触媒の存在において水分にさらし、結合 反応に落く架橋を行なわせるものである。この際、 塩素化ポリエチレンの劣化を防止するための安定 剤なども使用されている。

[発明が解決しようとする課題]

上記方法によりある程度架橋度は改善されるが、 実用上なおつぎのような問題点がある。

第1に、上記方法は、塩素化ポリエチレンとシランとを遊離ラジカル発生化合物の存在下で反応させ、シラングラフト塩素化ポリエチレンを得、ついでそれを所定の形状例えば電線被覆として、 形し、その後水分の存在下で縮合反応を促進させるものであるが、上記シラングラフト塩素化ポリエチレンを前記電線被覆に成形することが非常に困難な場合が多いのである。

第2に、上記成形したシラングラフト塩素化ポ

ポリエチレンは低密度から高密度のものまで対象とすることができ、塩素含有量は2重量%から50重量%まで含有せしめることができるが、望ましい範囲は約40重量%以上塩素を含有する自己消火性の塩素化ポリエチレンである。

本発明の方法に使用されるシランの一般式においてRは炭素および水素と随意には酸素とより成る1個のオレフィン性不飽和ラジカルを表わす。 このようなラジカルの例はピニル、アリル、ブテニル、シクロヘキセニル、シクロペンタジエニル、シクロペキサジエニル、

CHz =C (CHs) COO (CHz) s -.

CHz =C (CHs) COOCHz CHz O (CHz) s
B ± IF

ОН

CHz =C (CHz) COOCHz CHz OCHz CHCHz O (CHz) s であり、ビニルラジカルが舒ましい、y 置換器は
6 個以下の皮素原子を有するアルコキシまたはア
ルコキシアルコキシラジカル、例えばメトキシ、

リエチレンをシラノール 離合触媒の存在下でいわゆる水架機させても、必ずしも望むような高架機 度の製品を得ることはできないのである。

本発明の目的は、上記したような従来技術の問題点を解消し、加工性にすぐれしかも高架确度を 有するシラン架橋塩素化ポリエチレンの架積方法 を提供しようとするものである。

[觀題を解決するための手段]

本発明は、塩素化ポリエチレンにシランをグラフトさせる際に、従来の遊離ラジカル発生化合物のほかに、鉛化合物とエポキシ化合物を重量比で1/10~10/10の範囲となるようにし、この調化合物の合計を塩素化ポリエチレン100重量部に対し2~50重量部となるように併用し共存させるものである。

本発明の工程を大別すると、混練工程、シラングラフト工程、成形工程(例えば電線被覆工程) そして水キュア工程の4工程となるが、本発明に よれば、すべての塩素化ポリエチレンの契続が可能となる。

エトキシおよびプトキシラジカルと6個以下の投業原子を有するアシロキシラジカル、例えばホルミロキシ、アセトキシはたはプロピオノキシラジカルと14個以下の投業原子を有するオキシムラジカル、例えば一〇N=C(CHs)ェー、

-ON=CCH: C: H: BLU

一ON=C(CoHo) 2 とより選択される、R T 基は脂助族性不能和のない1 価の炭化水素 3、例えばメチル、アロビル、テトラデシル、オクタデシル、フェニル、ペンジルルを表わすことができる。R T 基はした R 基本で表わすことをできる。 好まししないまた C は上記が 以 y 基で表わすことを できる。 が 3 個の加水分解し うる有機基を合わり、かつ3 個の加水分解し シランはビニルトリストキシシランおよびビニル ア・キシシランもまた効果的である。

使用されるシランの割合は1部は反応条件に依

在し、そして1部は塩素化ポリエチレンにおいて 所望される変成の程度に依存する。実際の割合は、 例えば塩素化ポリエチレン、または塩素化ポリエ チレンおよび非塩素化ポリエチレン(後者が存在 する時)の両方の重量に対して0.1ないし20 重量%のように広く変動することができる。しか し、一般には塩素化ポリエチレンの重量に対して 0.5ないし5重量%を使用することが舒ましい。

遊離ラジカルを発生する化合物としては、上配 反応条件において塩素化ポリエチレン中に遊離ラ ジカル部位を生じさせることができ、かつ上配反 応温度において6分以下、好ましくは1分以下の 半減期を有する任意の化合物を使用することがで きる。

本発明に使用するための最もよく知られ、かつ 射ましいラジカル発生化合物は有機ベルオキシド およびベルエスチル、例えばベンゾイルベルオキ シド、ジクロルベンゾイルベルオキシド、ジクミ ルベルオキシド、ジー第3ブチルベルオキシド、 2・5ージメチルー2・5ージ(ベルオキシベン

型リン酸鉛、三塩基性硫酸鉛、塩基性亜硫酸鉛オルトケイ酸鉛、二塩基性フタル酸鉛などかあげられる。注意すべきことは、前記特公昭50-35540で述べている塩化ビニル用安定剤としての有機酸鉛であり、例えばステアリン酸鉛などは好ましくない。

エボキシ化合物としてはエボキシ化大豆油、エボキシ化アマニ油、ビスフェノールAジグリシジルエーチルなどの液状エボキシ化合物をあげることができる。

銀化合物/エボキシ化合物の比は重量で
1/10~10/10の範囲で用いる必要がある。
1/10以下では高架橋度を得るのに不利となり、
10/10以上では加工性が悪化する。鉛化合物とエボキシ化合物とは併用する必要があり、両者を合わせて塩素化ポリエチレン100重量部に対し2~50重量部の範囲で用いる。2重量部に対し2~50重量部の範囲で用いる。2重量部以下では加工性と高架機性が損なわれる。50重量部以上でも高架機性と加工性が損なわれてしまうのである。

ソエート)へキシン・3:1・3ービス(tーブ チルベルオキシイソアロビル)ベンゼン、ラウロ イルベルオキシド、第3ブチルベルアセテート、 2・5ージメチルー2・5ージ(tーブチルベル オキシ)へキシンー3:2・5ージメチルー 2・5ージ(tーブチルベルオキシ)へキサンお よび第3ブチルベルベンゾエート、とアゾ化合物 例えばアゾビスーイソブチロニトリルおよびジメ チルアゾジイソブチレートであり、ジクミルベル オキシドが最も好ましい。

すべての場合において選択されるそれぞれの遊 腱ラジカル発生化合物はポリエチレンとシランと の反応が行なわれるべき温度に依存する。従って、 もし塩素化ポリエチレンとシランとの反応が例え ば160ないし180℃の温度で行なわれるべき であるならば、これらの温度において適当な半級 期を有するペンゾイルベルオキシドまたはジクミ ルベルオキシドを使用することができる。

ラジカル発生剤は0.01phr から1.5ahr の範囲で用いる。鉛化合物としては酸化鉛塩基性

[実施例]

以下に、本発明について実施例をもって説明する。

実施例 1

塩素化ポリエチレン(原料ポリエチレン)100 5~6万、塩素量40%、結晶量20%)100 重量配にビスフェルムジグリシジルエーテル を5重量配と三塩を性験的1重量がも100 で3ではまなしていていないではないでは、カーンドを得た。のペレットにビニルトドリの、たり、カーオを重要になった。のペリスクリンをでする。ので40mm世間で40mm押出機(し、フロー20、スクリスを行った。170mmで40mm押出機(し、フロー20、スクリスを行った。170mmで40mmがカーで40mm押出機(し、フロー20、スクリスを行った。170mmで40mmがカーで40mmmがカーでカーでがラングラフト塩素化ポリエチレンを得てなわせシラングラフト塩素化ポリエチレンを得てなわせシラングラーでは素化ポリエチレンを得てないます。100mmmがよりに、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりに、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがよりには、100mmmがは、100mmmがは、100mmmがよりには、100mmmがは、100mmmがは、100mmmがよりには、100mmmがは、100mm

上記で得たシラングラフト塩素化ポリエチレン の一部を130℃5分、100 kg/cm² の圧力で アレス成形し1.0m厚シートとし、これを第1の架橋度の割定試料とした。このシートに触媒ジブチルスズジラウレートをうすく塗布した後、飽和水蒸気中100℃で20時間水キュアを行なった。水キュア後のシートをさらに80℃で2時間
乾燥し、第2の架積度の測定試料とした。

シラングラフト塩素化ポリエチレンの一部は 40mm押出機を用い150℃で2mm*のスズメッキ網線上に0.8mm厚で被覆押出を行ない、外似を観察した。

なお、架橋度は110℃のキシレンで24時間 抽出を行ない、試料のゲル分率により判定した、 測定評価結果を第1表に示した、グラフト後のゲル分率はゼロである。このため、 監線押出外観も 低れているものと考えられる。 水キュア後のゲル 分率は78%と後めて高架橋度であり、特公昭 50-35540ではゲル分率50~66%であ ることと対比すると、 従来得られない値を実現す ることが可能となった。

ルエーテルを第1 表実施例9 に示す組成で用い、 実施例1 と同様にしてシート及び電報を作製した。 第1 表よりわかるように、実施例7、8、9い ずれもグラフト後のゲル分率が少なく、押出外観 も良好であった。水キュア後のゲル分率も70% 以上の高い値を示した。

比較例1

三塩基性酸酸鉛を 6 phr 単独で用いた場合の実験結果を第 1 数に示す。グラフト後のゲル分率が 4 2 %と高く押出が極めて困難であった。外収も極めて悪かった。

比較例2

ビスフェノールAジグリシジルエーテルを単独 で 6 phr 用いた場合の実験結果を第1表に示した。 ゲル分率が 6 6 %と低いことがわかる。実用上は 7 0 %以上であることが必要である。

寒椒倒2~6

実施例1と同様にしてシート試料及び電線を作製した。三塩基性硫酸鉛とピスフェノールAジグリシジルエーテルを第1表に示す比及び量を用いた。第1表よりわかるようにいずれもグラフト後ゲル分率は非常に少なく、電線押出外限も良好である。水キュア後のゲル分率は実に85%という高い値を達成した。

寒鏡倒7~9

三塩基性腐敗鉛のかわりに二塩基性フタル酸鉛を、エポキシ化合物としてエポキシ化大豆油を用いた以外は実施例1と同様にして第1表実施例7に示す比率と量によりシート及び電線を作製した。

また、鉛化合物として塩基性亜硫酸鉛、エポキシ化合物としてエポキシ化アマニ油を第 1 表実植例8に示す組成で用い実施例 1 と同様にしてシート及び電線を作製した。

さらに、鉛化合物として三塩基性亜硫酸鉛、エポキシ化合物としてピスフェノールAジグリシジ

比較例3

三塩基性硫酸鉛とピスフェノールAジグリシジルエーテルを比率 O. 2 で 6 O phr 用いた場合を第1 表に示す。水キュア後のゲル分率が低下してしまうことがわかる。また、押出においてコンパウンドのスクリュへのくい込みが思い上、外似も駆く実用できないものであった。

比較例4

三塩基性硫酸鉛/ピスフェノールAジグリシジルエーテルの比率を 2.0 とした場合を第 1 表に示す、鉛化合物単独の場合と同様の傾向を示している、グラフト後ゲル分率が高く、押出外側も極めて駆い。

比較例5

三塩基性硫酸鉛とピスフェノールAジグリシジルエーテルを少量(O. 3 phr) 用いた場合を節1 表に示した。効果がほとんどないことがわかる。これは比較例 6 の鉛化合物、エボキシ化合物を用

いない場合とほぼ何じ結果を示している。グラフト後ゲル分率が高く、押出外観も駆く、また水キュア後のゲル分率も低い。

比較例6

鉛化合物およびエポキシ化合物を用いない場合であり、ゲル分率が上記比較例5同様である上押出外観がとくに思い。

比較例7~11

第1 表に示す安定刑添加物を用い実施例1 と同様にしてシート及び電線を作製した、いずれもグラフト後ゲル分率が高く電線外観も優めて思いものであった。

第 1 表

Œ	#	No.	ゲ ル 分 グラフト使	,	押出外取	(超化合物)比	船 化 合 物・ エボキシ化合物 総 量 (phr)	安定荆战加制	絃架量 (phr)
		2	~ 5	80	0	0.5	8		
3	Œ	3	~5	82	0	0.8	8		
		4	0	79	0	0.2	25		
H	ŧ	5	~5	85	0	0.5	25		
		6	~ 5	83	0	0.8	30		
ø	P(7	0	76	0	0.3	8		
		8	0	76	0	0.3	8		
		9	0	77	0	0.3	8		Ĺ
比		1	4 2	76	×	0 0	6		
		2	10	66	0	0	6		
		3	~5	58	×	0.2	60		
	t	4	30	6 9	×	2.0	10		ļ
		5	28	6.6	×	0.2	0.3		
1	胶	6	30	65	× 発泡	_	o		
		7	4 5	70	×			ステアリン数パリウム	5
		8	45	80	×			二塩基性ステアリン酸剤	5
E	×	9	55	65	×			数化的	5
		10	4 2	68	×			スチアリン酸カルシウム	5
		1 1	4 3	69	×			ステアリン酸亜鉛	5

特開平2-99548 (6)

本売明においては、上記した鉛化合物/エボキシ化合物の他に充填剤(タルク、クレー、カーボン、炭酸カルシウム、合水無機充填剤など) 色剤、酸化防止剤、難燃剤などを混和しても芝支えはなく、また組成に応じてシラン化合物量、ラジカル売生剤量を適宜調整して用いても芝支えはない。

[発明の効果]

以上群迷した通り、本発明によれば実用的な高架情度のシラン架橋塩素化ポリエチレンを得ることができる上、押出成形性が格段に向上するものであり、その工業的価値は極めて大きい。

代理人 非理士 佐 蘇 不二雄